

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

### 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商组织的策略会）
参与单位名称	银华基金 汇添富基金 开源机械；开源证券(自营)；易知投资；星熹元私募基金；民生加银基金；诚盛投资；鹏华基金；九和岛基金；北京逸原达投资；众安保险；华农财险；盘京投资 国盛证券；平安资管 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。
时间及地点	5月18日 10:00-11:00（电话会议） 5月19日 10:00-10:30（电话会议） 5月20日 10:00-12:00（北京） 5月21日 16:00-17:00（嘉兴沃尔德）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：陈继锋 副总经理、董事会秘书：陈焕超
投资者关系活动主要内容介绍	<b>风险提示：</b> 1、新产品、新项目从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术及产品发展趋势判断失误以及技术成果转化不力等不确定性因素；同时需要在技术研发、工艺完善和设备选型方面进行大规模投资，以及后续市场开拓会面临较大的不确定性或者下游市场需求不及预期，无法如期为公司带来预期的收益，对公司的发展产生不利影响。特此郑重提醒广大投资者防范公司相关新业务的投资风险！ 2、如涉及对行业预测/判断、公司发展战略和经营计划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险！

**Q:金刚石功能材料在声学应用的进展?**

公司 CVD 钻石声学振膜产品已通过从产品及技术研发、中试验证，到产业化应用的研发产业化流程，成功研发用于高端汽车音响、HiFi 音响的 CVD 钻石声学振膜产品。公司 CVD 钻石声学振膜凭借出色的产品性能和声学表现得到业内认可，初步建立了品牌知名度和市场影响力。2026 年 4 月，伴随国内自主品牌量产新能源乘用车首次搭载了 CVD 钻石声学振膜产品，公司率先实现了车规级 CVD 钻石声学振膜产业化落地。

**Q:公司金刚石微钻产品在 PCB 领域的进展情况?**

一方面，公司重点聚焦 M9 材料 PCB 板的孔加工，部分型号的金金刚石微钻已展现出性能优势，并正与多家 PCB 厂商持续推进优化与验证工作。另一方面，公司金刚石微钻在其他材料 PCB 板的孔加工方面也取得了阶段性进展，该领域有望成为公司金刚石微钻未来的重要应用方向之一。目前，公司金刚石微钻产品在 PCB 板领域尚未获得正式订单，工艺也尚未完全定型，后续仍面临工艺匹配、成本控制、规模化生产稳定性等多重验证。请投资者注意相关投资风险。

**Q:金刚石功能材料在激光器散热应用的进展?**

公司研发的高品质 CVD 金刚石热沉，专为解决大功率激光器在高功率密度下的散热问题，目前产品已顺利通过客户认证。该产品凭借超高导热性能，能有效抑制高功率运行下的热效应，提升激光器的性能。公司需要后续推进客户订单落地，未来能否为公司贡献经营业绩存在较大不确定性，请投资者务必注意投资风险。

**Q:公司在行星滚柱丝杠加工方面的进展情况?**

公司开发行星滚柱丝杠丝杆及滚柱的旋铣加工刀具，加工完全达到客户产品精度要求，加工效率是原用单线磨加工的 5-10 倍。同时针对行星滚柱丝杠螺母的加工，开发专用旋铣加工工艺及配套刀具，且加工效率较传统磨削工艺提升 5 倍以上。

在长径比悬深较大的螺母加工中，推出减震阻尼刀杆解决方案。其中，非标定制的减震镗头可兼容市场全系列阻尼刀杆，具备极强的适配性；刀片端则可结合客户机床的整体稳定性，灵活提供成型刀具加工与仿形车削加工两种工艺方案，精准匹配多样化加工需求。考虑到阻尼机构的应用限制，同步推出整

	<p>体式机卡式刀杆，可以针对不同形式的螺母的内滚道进行仿形或者成型加工。</p> <p><b>Q: 请问本次的定增预计什么时候会落地完成?</b></p> <p>目前公司简易程序再融资事项正处于申报材料的准备阶段，具体完成时间尚存在不确定性。后续如有进展，公司将严格按照证监会及交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2026年5月21日